



全流程预取优化

演讲人: 黄晓权

演讲人职位: 华为-高级工程师



目录

- 1. 背景及问题
- 2.技术方案: 全流程预取优化

编译器预取优化

BOLT二进制预取

运行时预取调节

- 3.应用效果
- 4.未来展望

背景及问题

内存瓶颈加剧、软件预取困难的原因是什么?

硬件方面

- > 核心数持续增多,而每核平均的LLC容量有限
- > 不同型号和代次,硬件预取策略不同
- > 访存带宽的压力和多核并行预取,CPU频率变化及指令乱序执行

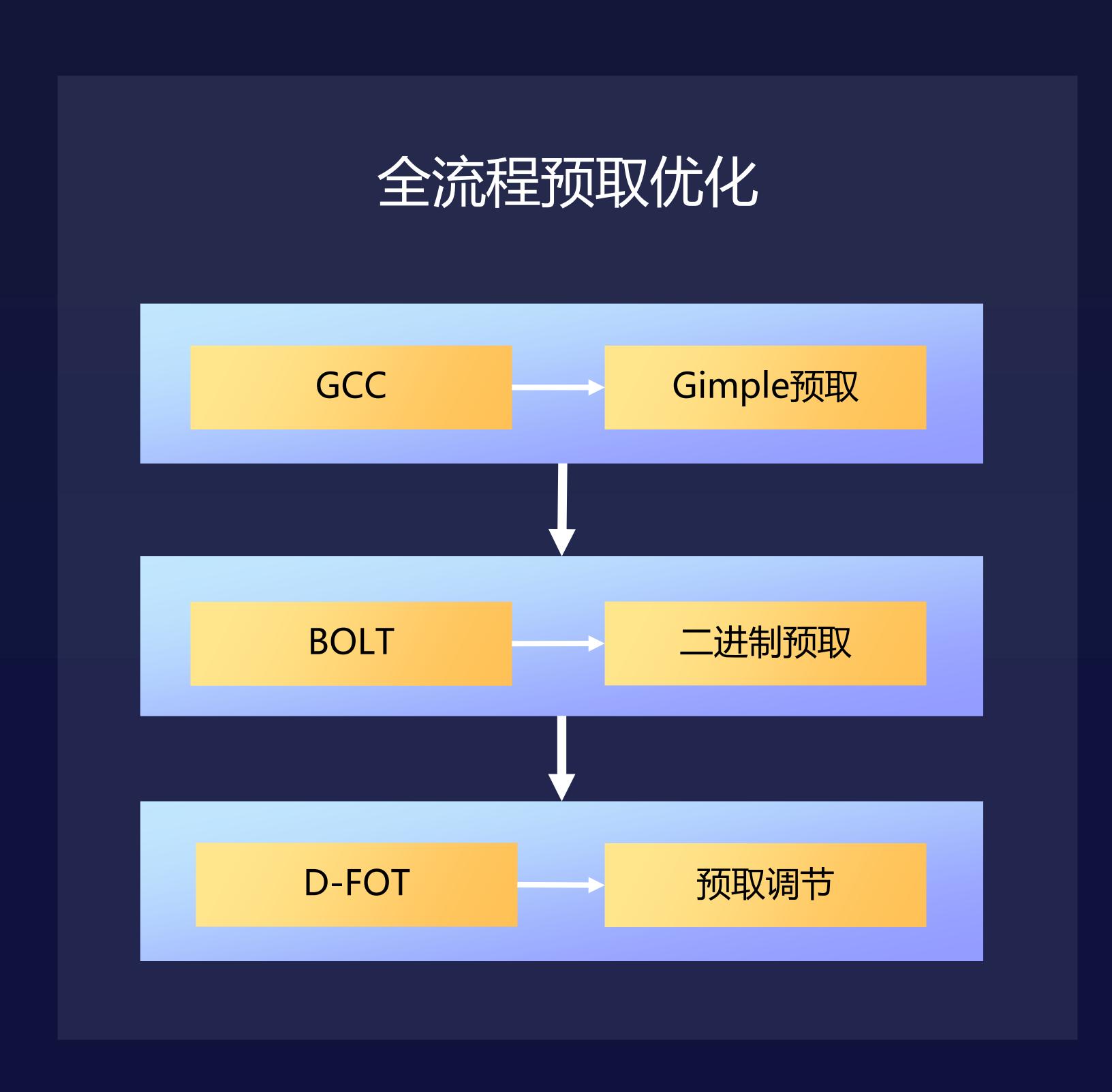
软件方面

- > 大数据、数据库、搜推召回等**软件规模不断扩大**,数据访问量持续增加
- ▶ 基于人工分析或静态编译, 无法解决复杂场景的预取 (如间接访存, 指针访问)
- > 不恰当的预取或过多预取,都可能带来负收益

解决方案

> 综合**静态、反馈、运行时**的预取能力,构建一套**适应性强的全流程预取方案**,充分适应复杂场景及硬件差异

2. 总体方案: 全流程预取优化



GCC中:基于CFG图增强分支加权的预取计算,但依赖源码编译

BOLT中:新增二进制预取pass,结合profile和度指令片段可适用并补充更多插入场景,但难以准确计算预取值

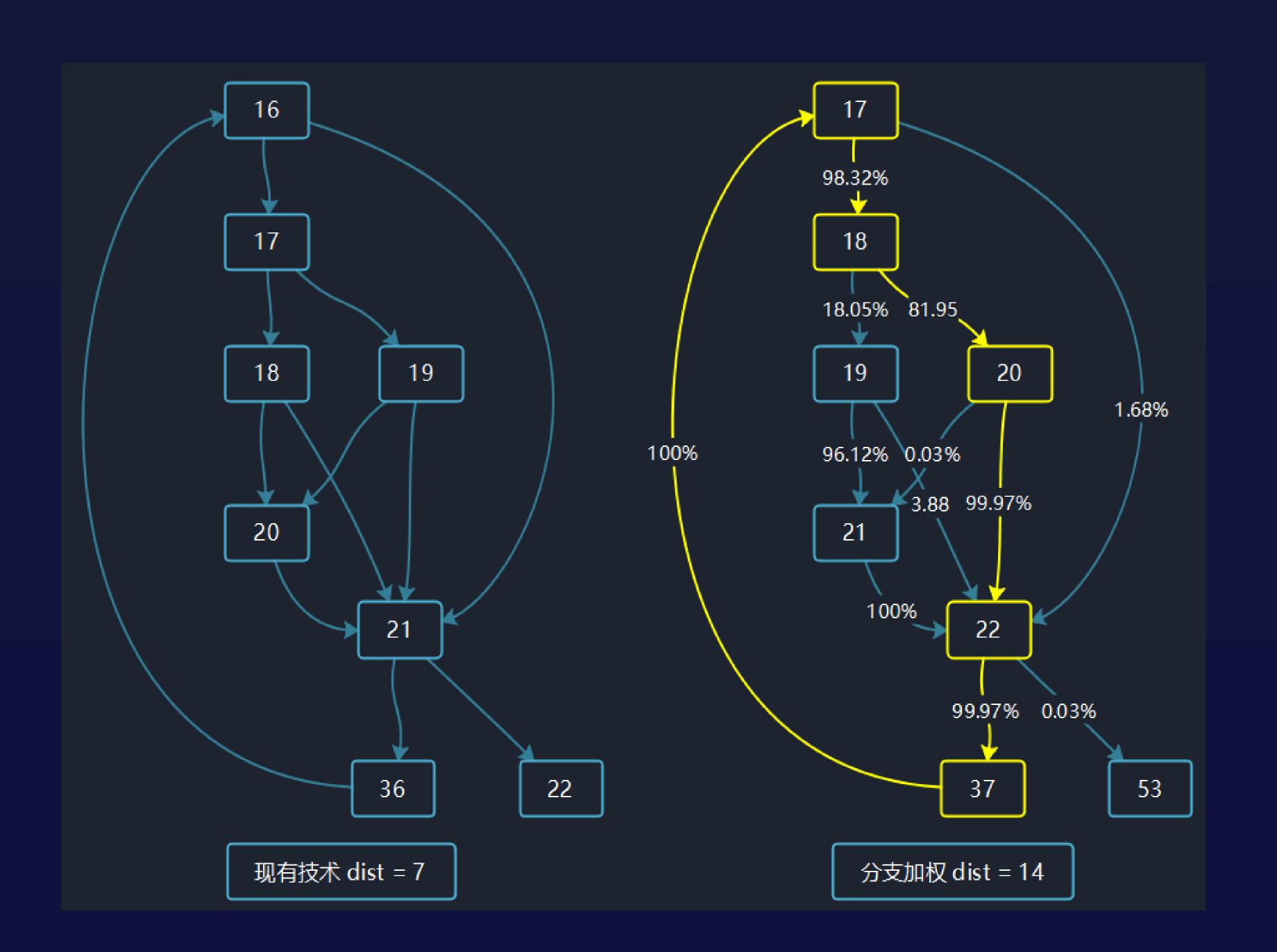
D-FOT: 新增运行时预取调节策略,对插入的预取指令,进行函数替换和预取值修改,根据硬件特性调节最佳预取

| 优化环节 | 优势 | 不足 |
|--------------|------|------|
| GCC gimple预取 | 分析灵活 | 依赖源码 |
| BOLT二进制预取 | 适用更广 | 计算复杂 |
| D-FOT运行时调节 | 灵活调节 | |

2.1 编译器预取优化增强

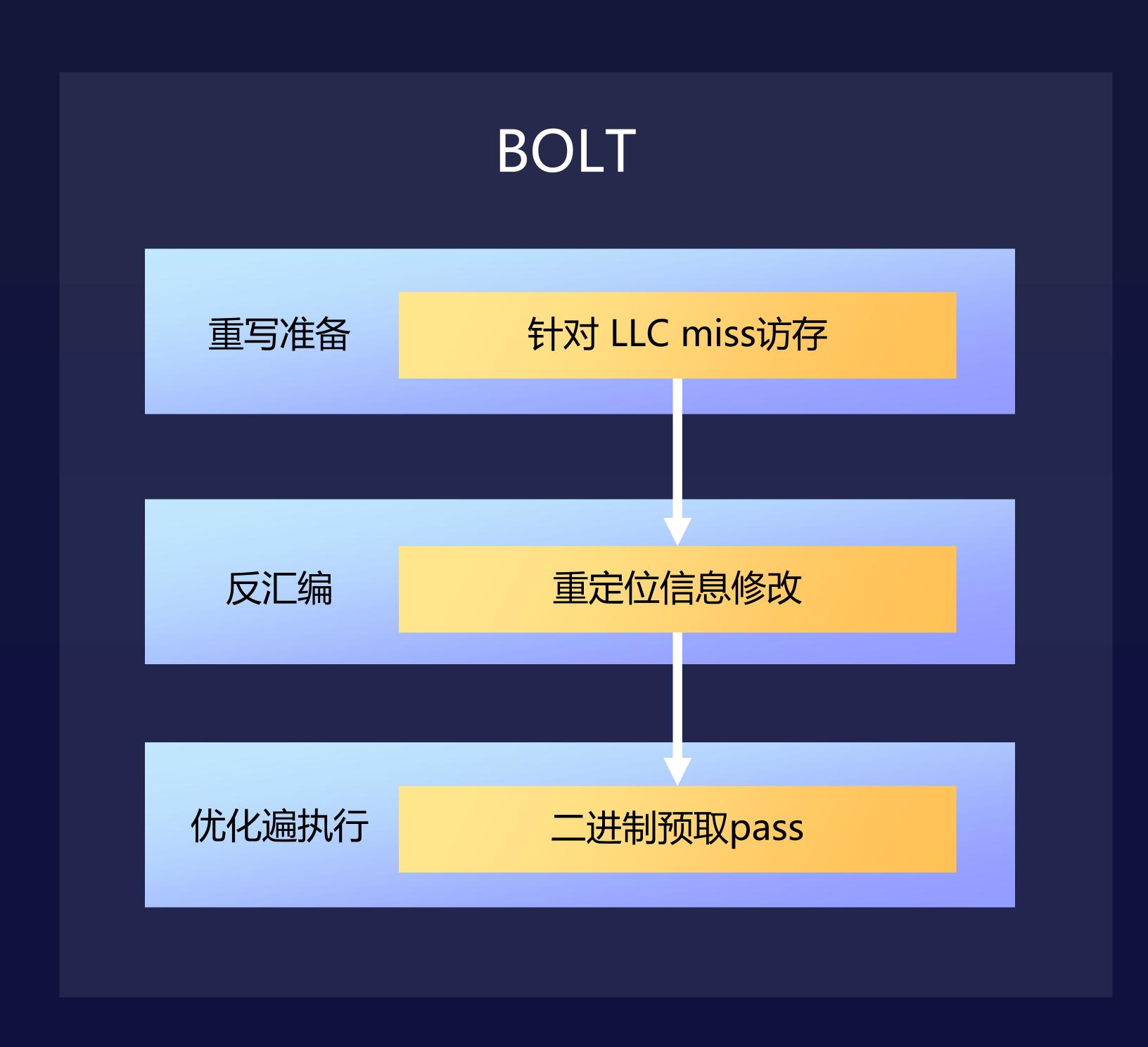
```
for (const BinaryBasicBlock *BB : BF.layout()) {
  for (const MCInst &Inst : *BB) {
   // Tail calls are marked as implicitly using the stack
   // could be inlined.
   if (BC.MIB->isTailCall(Inst))
      break;
   if (BC.MIB->isCFI(Inst)) {
      HasCFI = true;
      continue;
    if (BC.MIB->isCall(Inst))
      IsLeaf = false;
    // Push/pop instructions are straightforward to handle.
    if (BC.MIB->isPush(Inst) | BC.MIB->isPop(Inst))
      continue;
   DirectSP |= BC.MIB->hasDefOfPhysReg(Inst, SPReg) ||
                BC.MIB->hasUseOfPhysReg(Inst, SPReg);
```

循环中存在多种分支跳转,预取值无法有效计算



结合反馈标注CFG边概率,加权计算循环中主要执行路径,获得更准确的预取距离

2.2 BOLT二进制预取



问题:当前BOLT没有预取优化的能力

动机: 在无源码情况下, 对二进制进行预取插入

方案:基于BOLT框架,新增一个二进制的预取PASS

》 重写准备中,针对Miss率高的访存进行筛选分析

》 反汇编函数中,增加**重定位的信息创建**,对优化后的 函数地址,进行指向使用

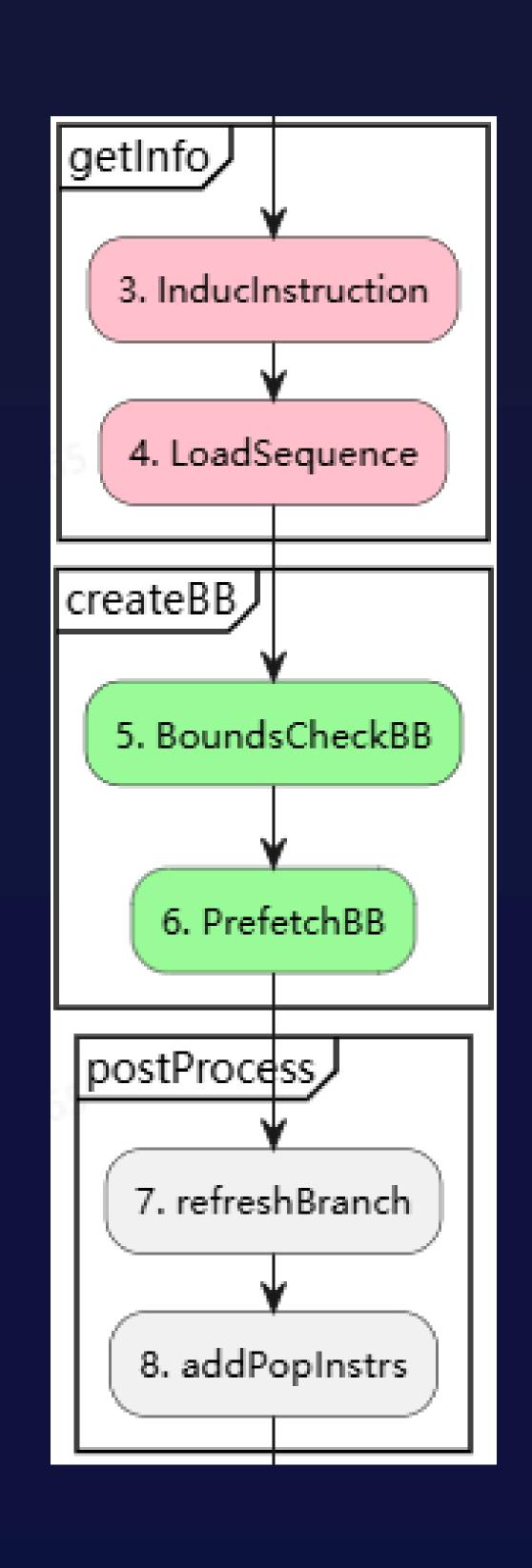
延伸:二进制预取可为运行时调节提供准备

2.2 BOLT二进制预取

获取汇编循环信息:

- 1. 获取循环的归因变量和判断指令
- 2. 获取热点访存序列的指令片段
- 3. 根据核心片段分析寄存器分配信息

```
x9, x9, #0x8
                  x9, #0x400
                 x10, [x25, x9, lsl #3]
LLCMiss: str
访存指令序列:
       x10, [x25, x9, lsl #3]
ldr
       x11, x10, #63
asr
       x11, x11, #0x7
and
       x10, x11, x10, lsl
eor
       x11, x10, x24
and
lsl
        x11, x11, #3
ldr
       x12, [x19, x11, lsl #3]
```



创建预取片段:

- 1. 根据访存片段和寄存器映射表,新生成访存指令片段
- 2. 创建边界检测的片段,支持间接预取
- 3. 插入预取指令,创建跳转分支组合预取片段

```
x9, x2
mov
        x2, x2, #0x100
add
        x2, #0x400
cmp
        800154 <main+0x154>
b
ldr
        x0, [x25, x9]
        x1, x0, #63
asr
        x1, x1, #0x7
and
        x0, x1, x0, lsl #1
eor
        x1, x0, x24
and
lsl
        x1, x1, #3
ldr
        x2, [x19, x1]
        pldl1keep, [x25, x2]
prfm
```

2.3 运行时预取调节



二进制的预取中, 预取距离计算较为困难

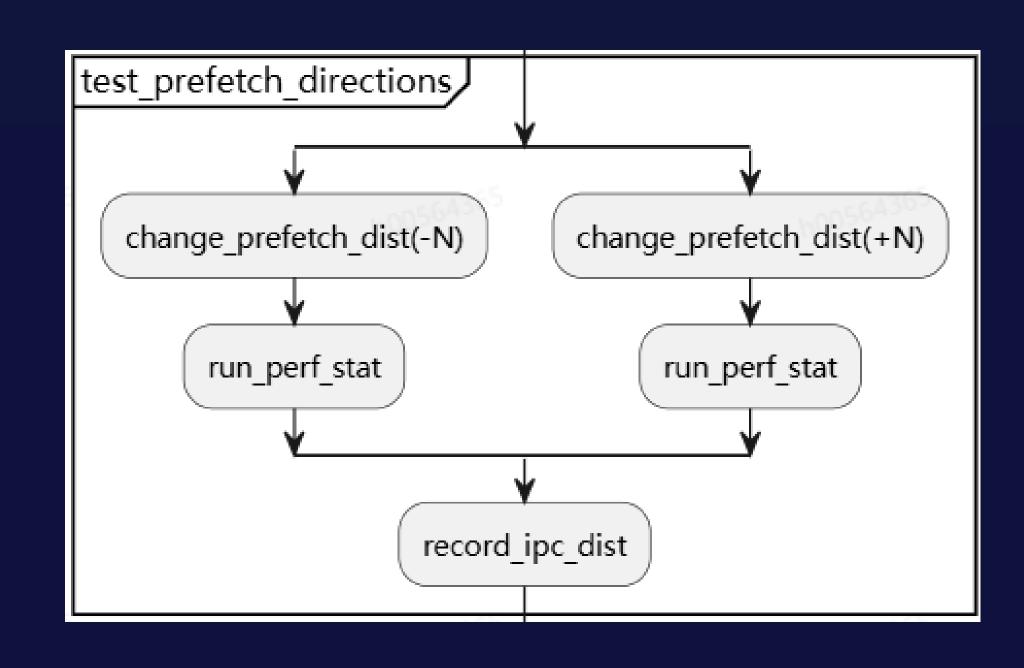
通过运行时调节,能结合硬件特征,调节最优值

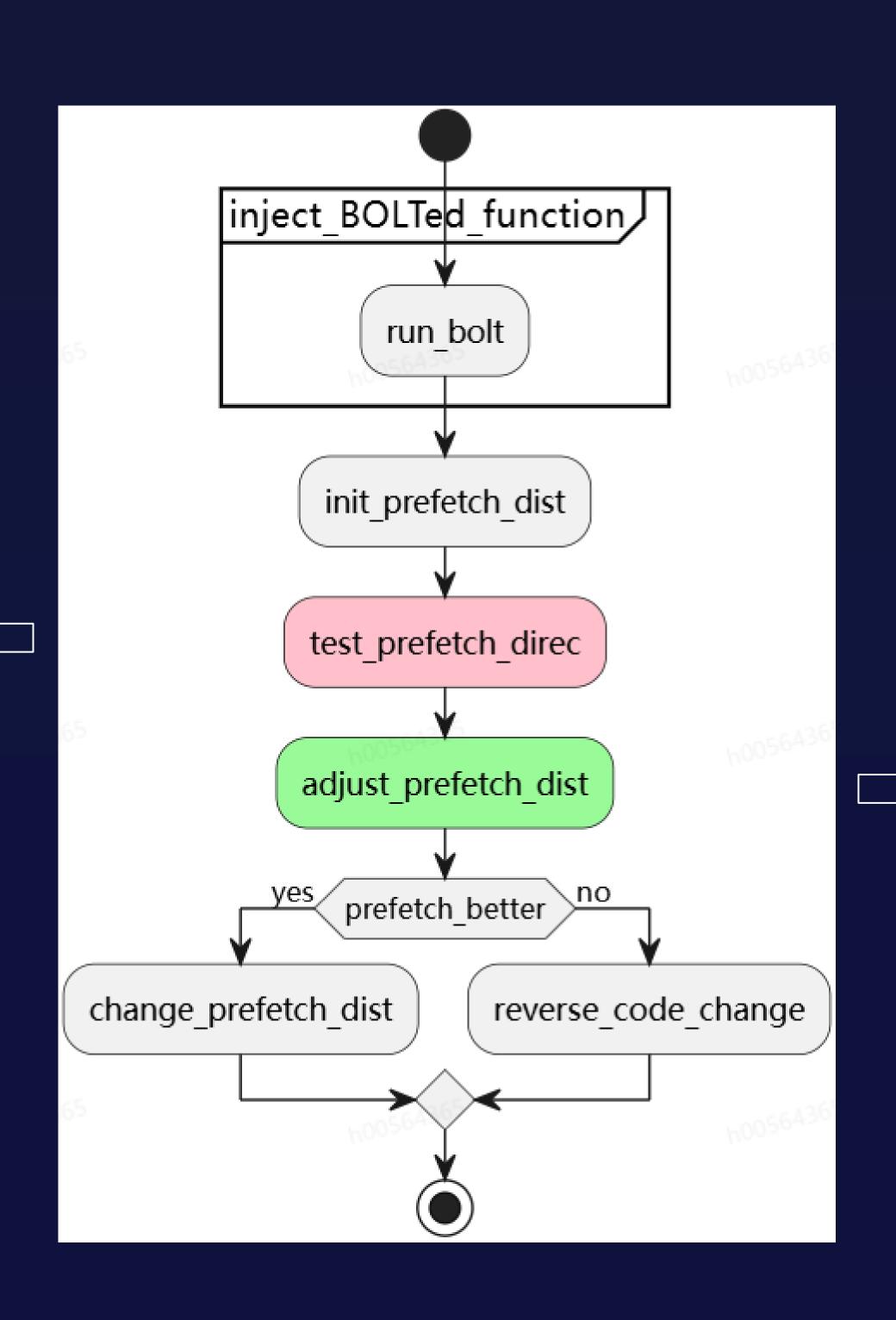
- ➤ 通过D-FOT, 启动创建子进程, 调用目标程序和预取修改插件
- 运行时中,通过**实时采集IPC分析预取值效果**,并调用预取调节策略进行最优调节

2.3 运行时预取调节

预取方向分析:

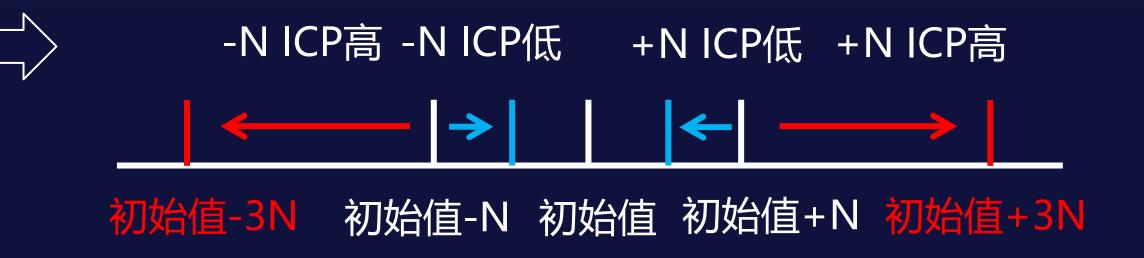
- 运行时修改预取距离值,分别调节: 初始值-N,初始值,初始值+N;
- 分别采集不同预取值的IPC情况,对比
 与初始值的IPC,判断是否往-N/+N
 进行调节。





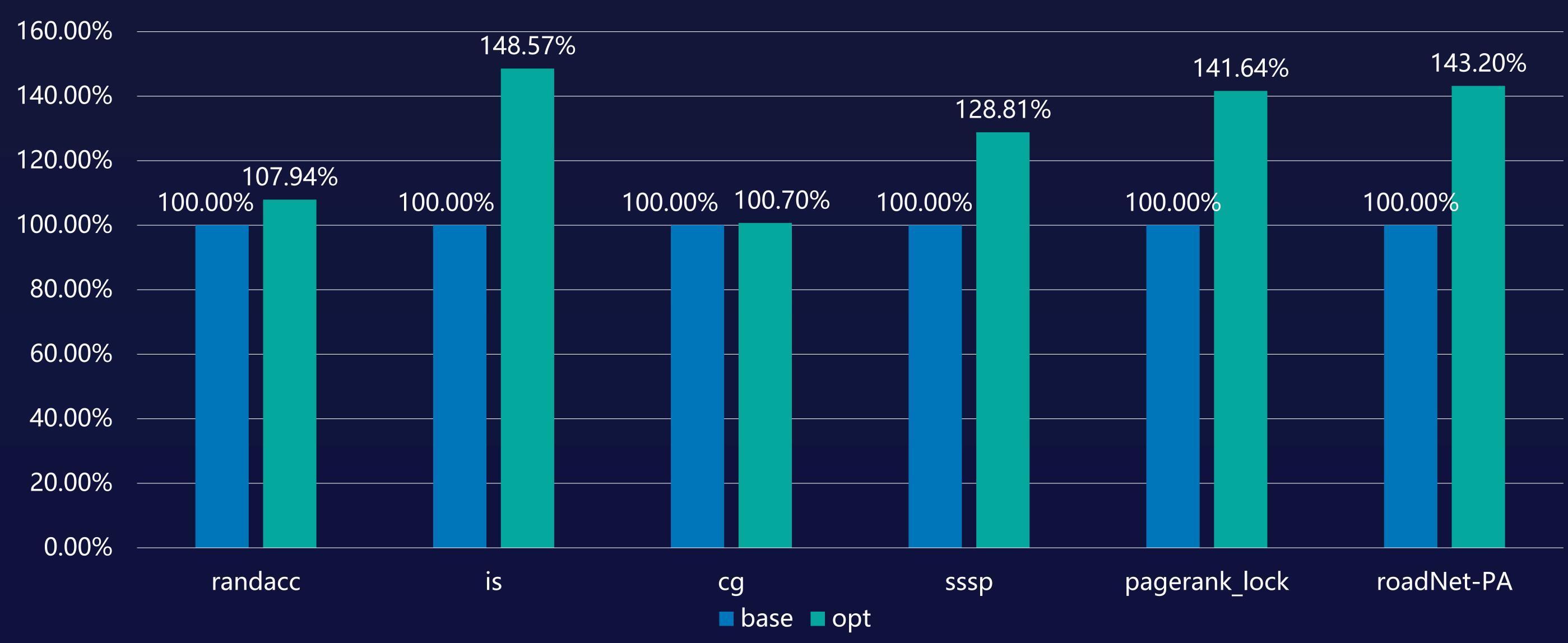
预取距离调节计算:

- > 如果±N的IPC提高,即继续二倍扩展
- 如果±N的IPC降低,即在±N和中间值 之间二分,直到调节到最优值
- > 快速迭代查找出最优的预取值



3. 应用效果

全流程预取优化



全流程预取优化,在多个benchmark上的初步验证,有**约7%~40%**的性能提升(平均约有20%+),但对于部分无优化效果的场景,也可以通过回退预取优化,避免负优化和影响。

4. 未来展望

预取及内存优化展望:

- > 二进制预取结合运行时调节,主要针对预取距离,未来也可考虑预取插入位置可调
- > 运行时调节结合的反馈是IPC,如果能结合软件插桩,可更准确进行效果反馈
- > 可编程的软硬协同预取和分配,可以与当前预取识别和插入再深度结合
- ▶ 结合动态软件信息,在对象冷热识别和堆的分配和排布上,可针对场景进行布局调优,提高空间局部性